



第4章 存储逻辑

- 4.1 特殊存储部件
- 4.2 随机读写存储器RAM
- 4.3 只读存储器ROM
- 4.4 FLASH存储器
- 4.5 存储器容量的扩充



返回目录

4.1 特殊存储部件

- 4.1.1 寄存器堆
- 4.1.2 寄存器队列
- 4.1.3 寄存器堆栈

导入

存储逻辑是时序逻辑和组合逻辑相结合的产物。

能够存储m×n个二进制比特数的逻辑电路,我们叫做存储器。

特殊存储部件:寄存器堆、寄存器队列、寄存器堆栈 ,它们是由<u>寄存器</u>组成。

特点:

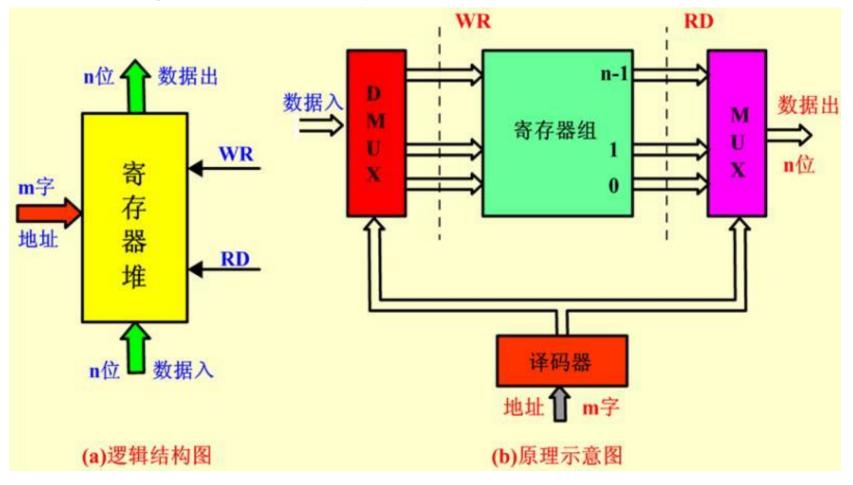
存储容量小,逻辑结构简单,工作速度快。

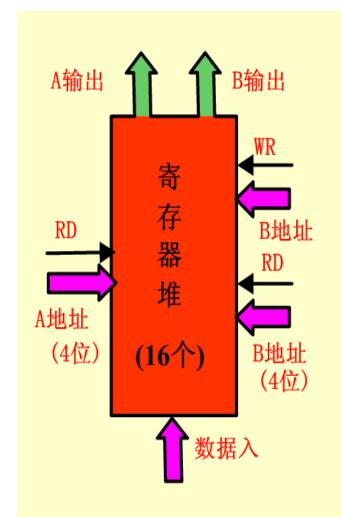
- 寄存器: 寄存器就是一种常用的时序逻辑电路,但这种时序逻辑电路只包含存储电路。暂存指令、数据和位址。
 - 1) 内部用来CPU存放数据的一些小型存储区域,用来暂时存放参与运算的数据和运算结果。
 - 2) 外部外部寄存器是计算机中其它一些部件上用于暂存数据的寄存器,它与CPU之间通过"端口"交换数据,外部寄存器具有寄存器和内存储器双重特点。有些时候我们常把外部寄存器就称为"端口"
- 内存:
- 外存(辅助):

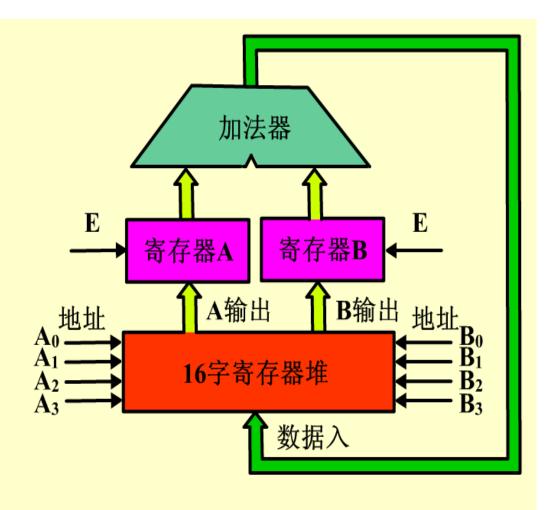
4.1.1 寄存器堆 🛭

一个<u>寄存器</u>是由n个触发器或锁存器按并行方式输入且并行方式输出构成。 它以字(n位)为单位存储。

当要存储更多的字时,需要使用集中的寄存器组逻辑结构: 寄存器堆。它实际上是一个容量极小的存储器。







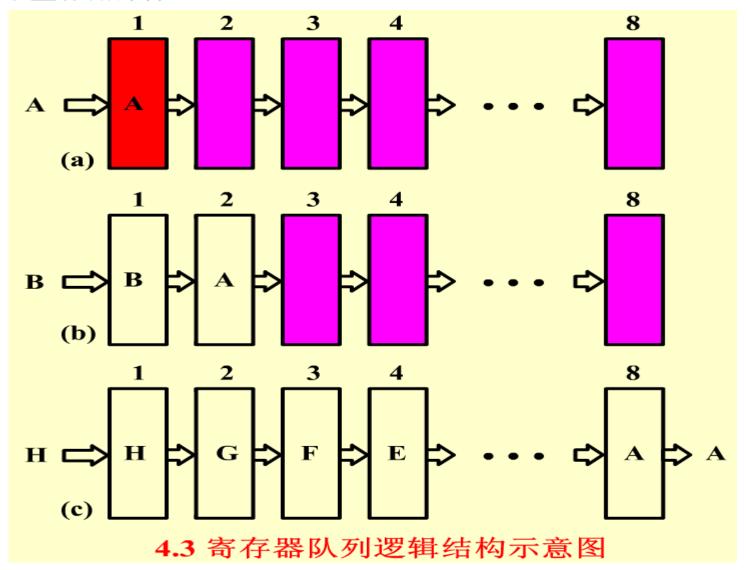
(a) 双端口输出寄存器堆逻辑结构

(b) 简单运算器通路

图4.2 双端口寄存器堆及其应用

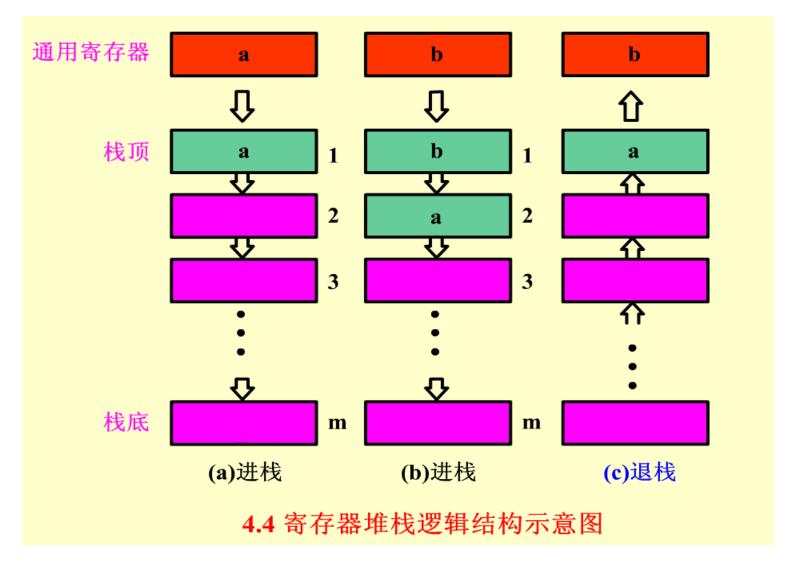
4.1.2 寄存器队列 🛭

寄存器队列是以FIFO(先进先出)方式用若干个寄存器构建的小型存储部件。



4.1.3 寄存器堆栈 🛭

寄存器堆栈是以LIF0(后进先出)方式用若干个寄存器构建的小型存储部件。功能上,<u>寄存器队列</u>正好相反。







4.2 随机读写存储器RAM

- 4.2.1 RAM的逻辑结构
- 4.2.2 地址译码方法
- 4.2.3 SRAM存储器
- <u>4.2.4 DRAM存储器</u>

导入

寄存器堆只存放有限的几个数据,本节所述半导体随机读写存储器(简称RAM),可存放大量的数据。

从工艺上,RAM分为双极型和MOS型两类。

从机理上, RAM分为SRAM存储器和DRAM存储器两类。

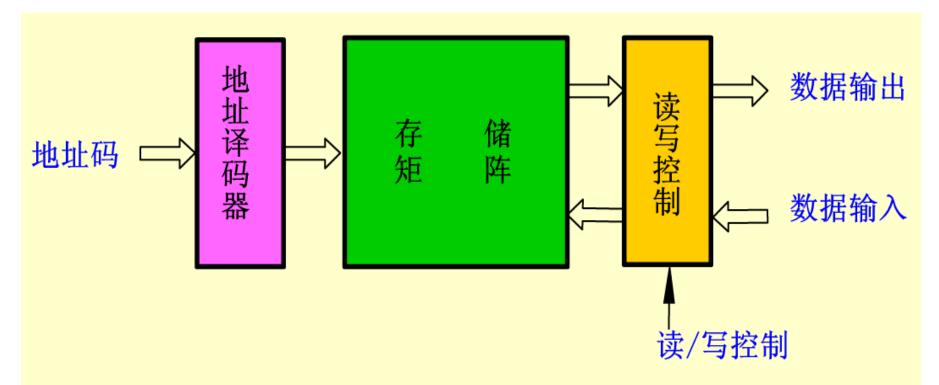
RAM属于易失性存储器(断电后信息会丢失)。

4.2.1 RAM的逻辑结构 🕰

RAM的构成:

主体是存储矩阵,另有地址译码器和读写控制电路两大部分。

存储矩阵: 若干排成阵列形式的存储元 (每个<u>存储元</u>能存储一个 二进制数比特 bit)。

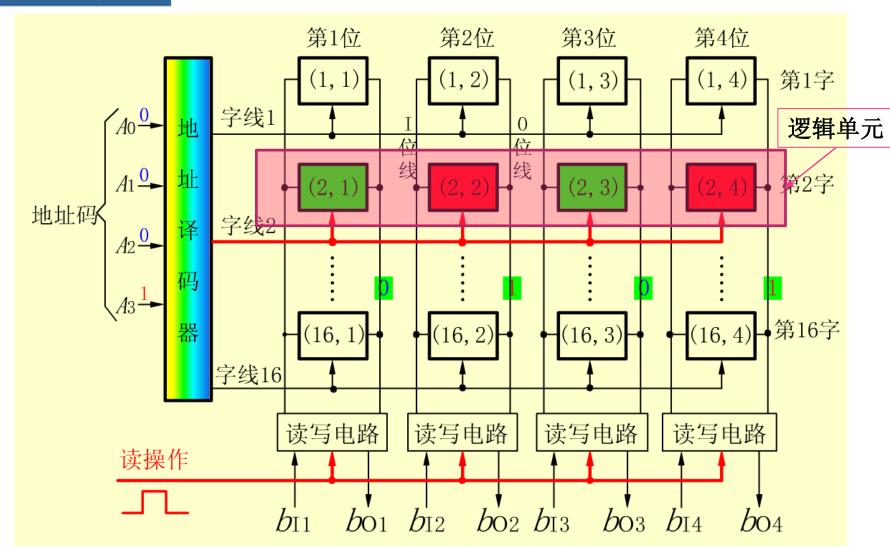


4.5 RAM的逻辑结构图

4.2.2 地址译码方法 🖸

存储器按存储矩阵组织方式不同,可分为:单译码结构和双译码结构。

1. 单译码结构

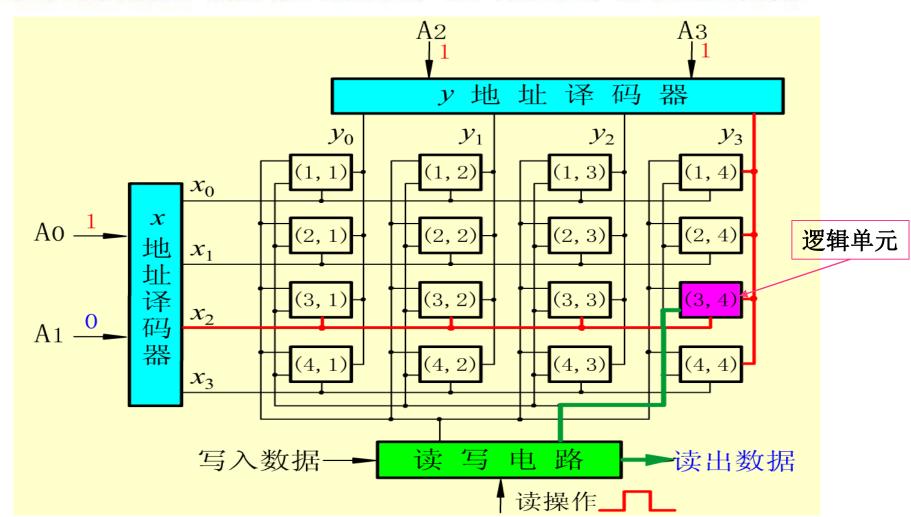


2. 双译码结构 🔼

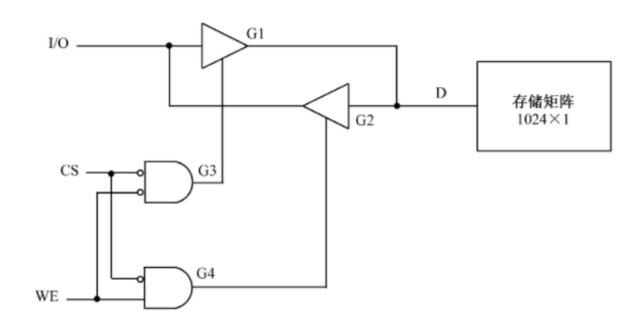
每个存储元有两条选择线

被选中的存储元: 行选线X和列选线Y有效时的交叉点存储元

双译码结构RAM: 需要有X(行地址)和Y(列地址)两个地址译码器



读出和写入的数据线是公用,为控制电路中数据的流向,设立了专门的读写控制电路。



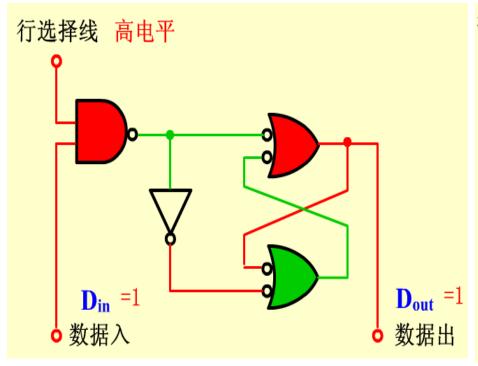
读写控制电路

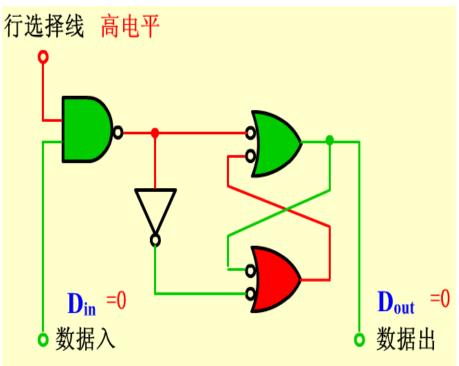
4.2.3 SRAM存储器 🛭

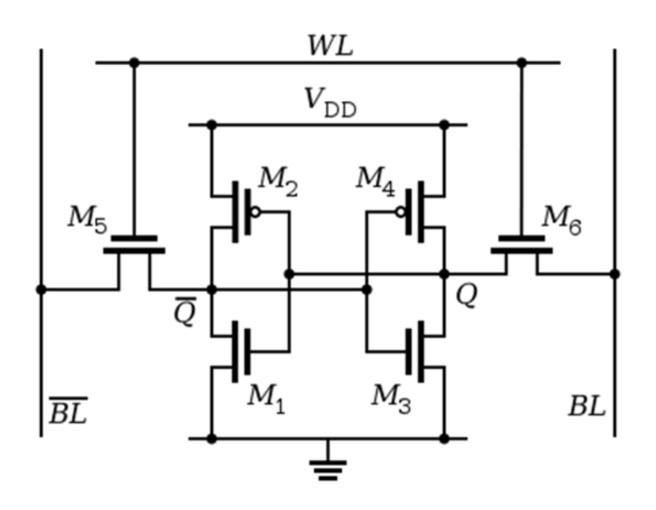
1. SRAM存储元 ■

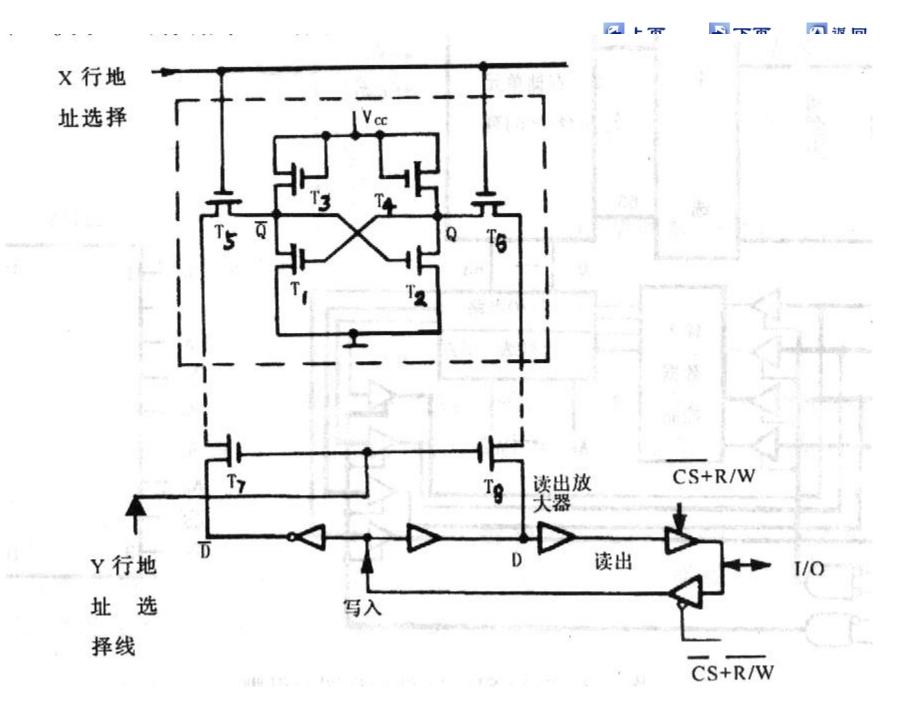
SRAM存储器: 静态随机读写存储器

SRAM存储元,用一个<u>锁存器</u>构成。









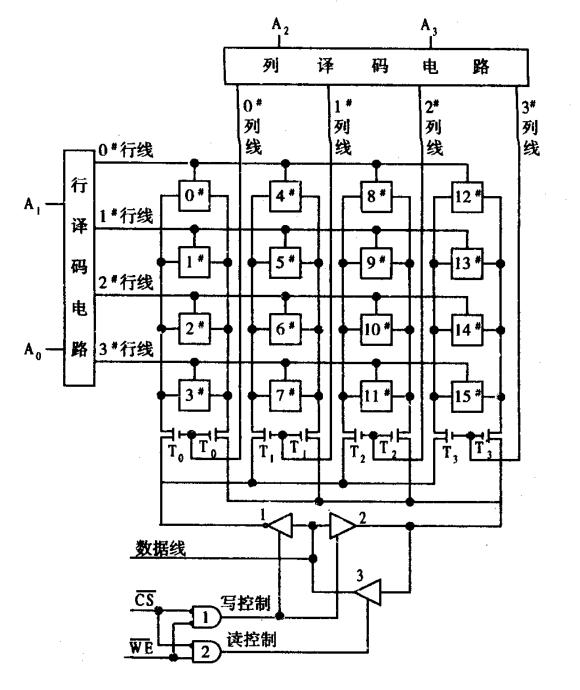
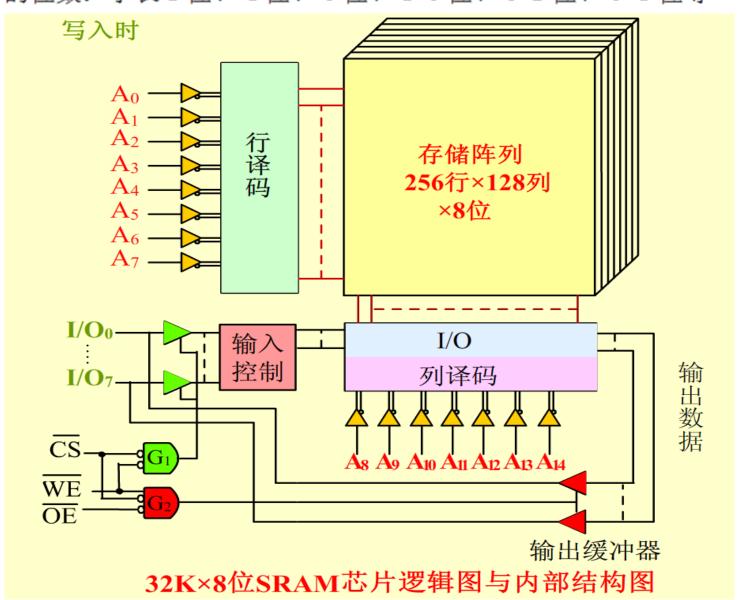


图 7.3 16×1 静态 RAM 原理图

2. SRAM存储器结构 📧 🖪

芯片的位数:字长1位、4位、8位、16位、32位、64位等



4.2.4 DRAM存储器

1. DRAM存储元

DRAM存储器: 动态随机读写存储器

4

DRAM存储器的存储元不使用锁存器,而是用1个小电容器。

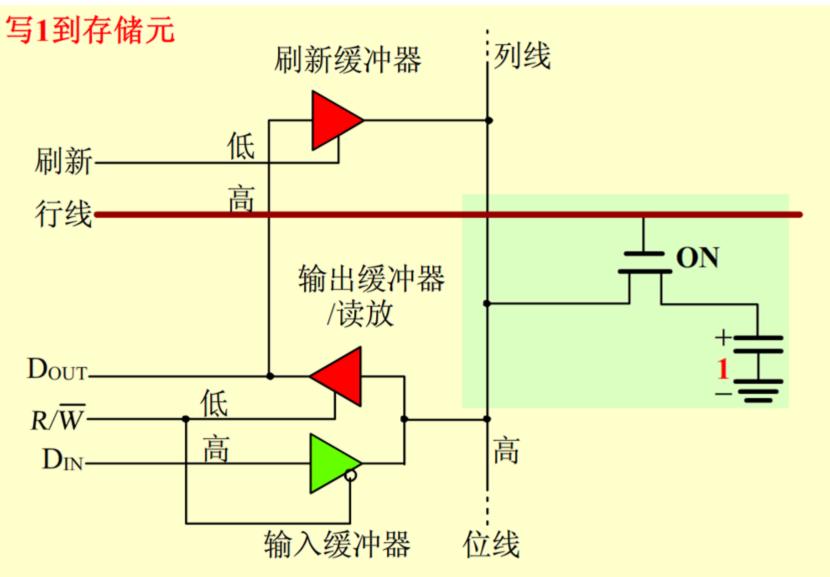
存储机理: 靠电容器上的充放电荷记忆二进制信息。

优点: 非常简单, 集成度高, 成本较低。

缺点: 超过一定周期, 电容电荷泄漏而可能丢失所存信息。

措施: 必须及时补充电荷, 这种过程叫做刷新或再生

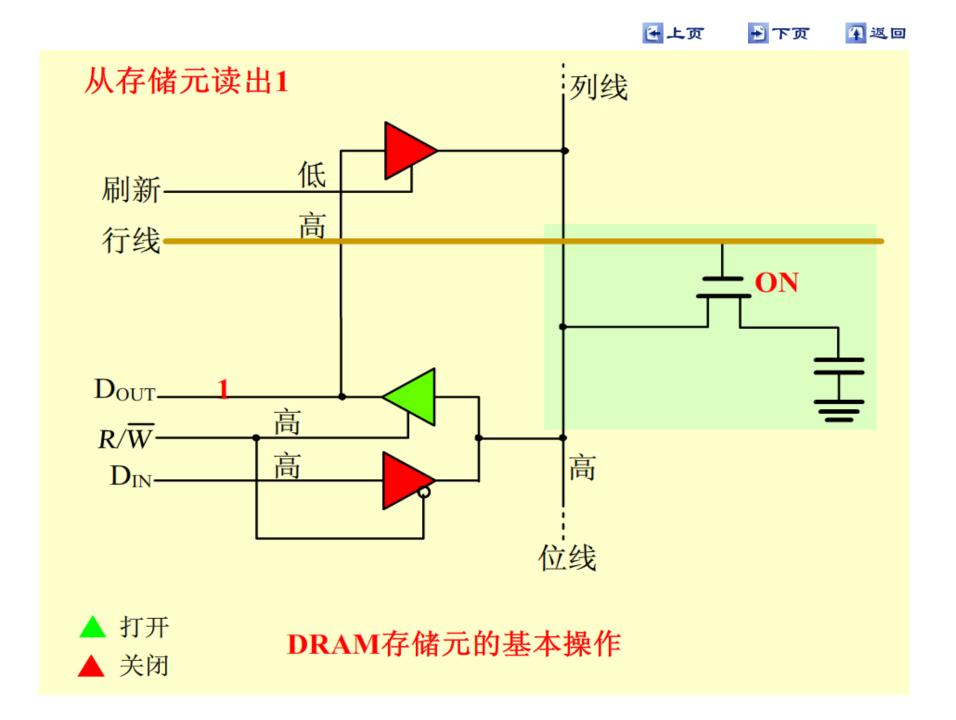




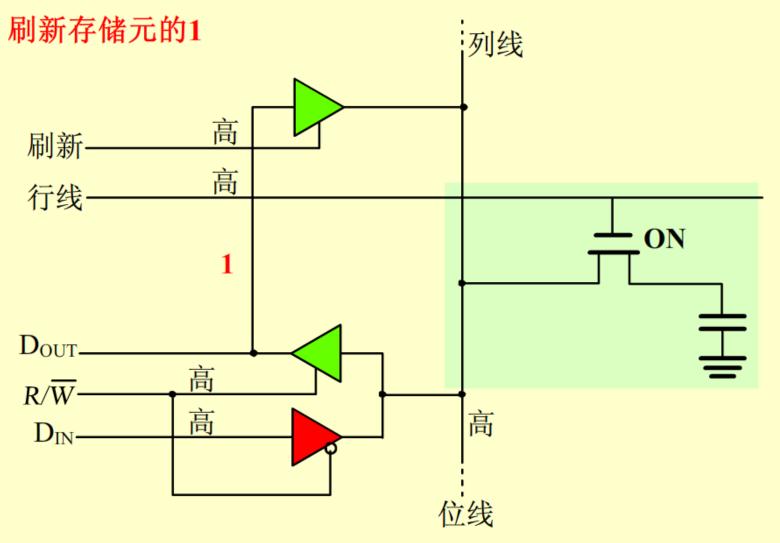
▲ 打开

▲ 关闭

DRAM存储元的基本操作







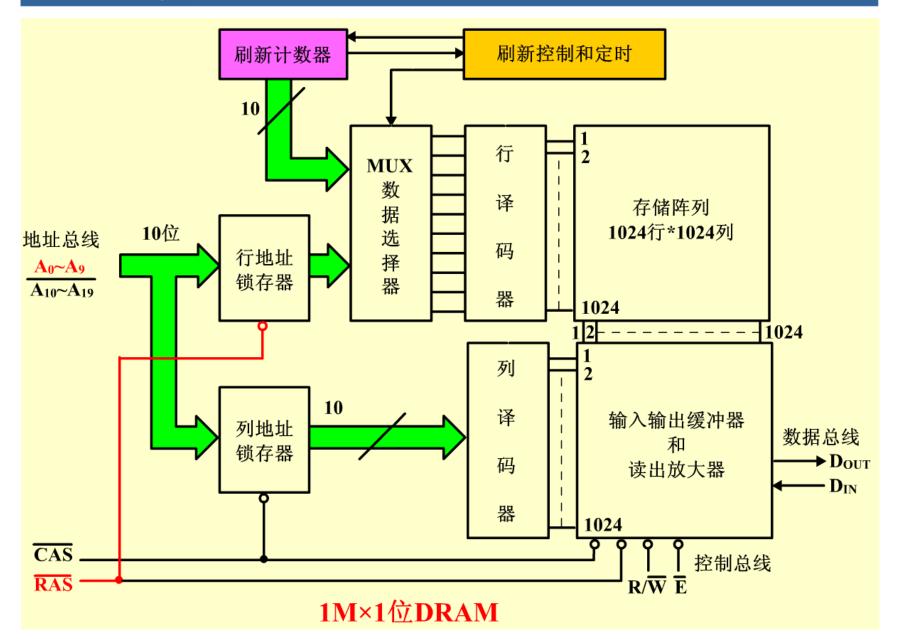
▲ 打开

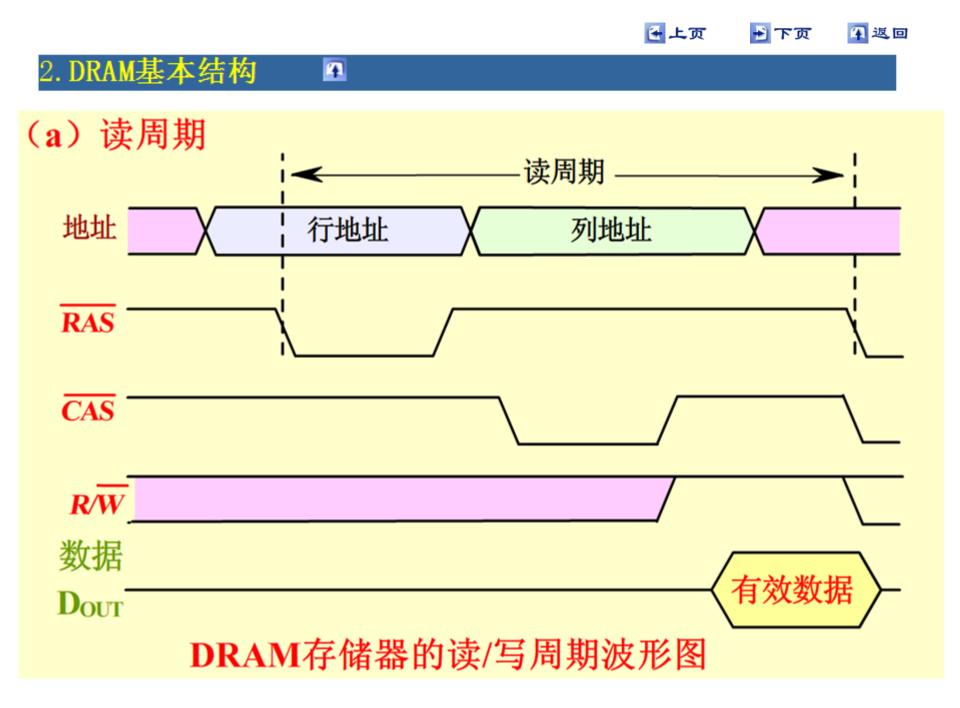
▲ 关闭

DRAM存储元的基本操作

2. DRAM基本结构





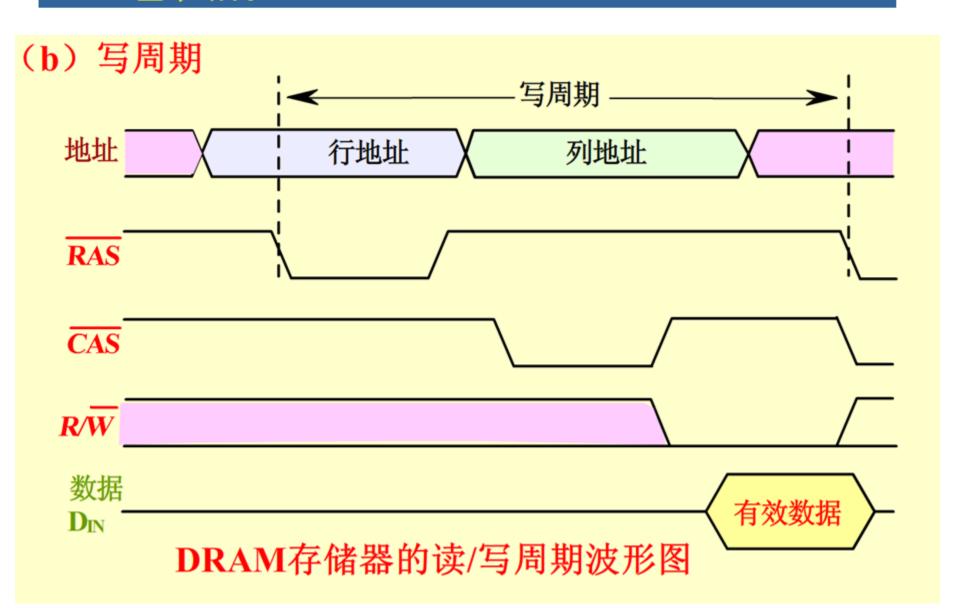






2. DRAM基本结构









4.3 只读存储器ROM

- 4.3.1 掩模ROM
- 4.3.2 可编程ROM

导入

只读存储器简称ROM,它只能读出不能写入。ROM的最大优点是具有不易失性,即使电源断电,ROM中存储的数据不会丢失,因而在计算机系统中得到了广泛的应用。

ROM分为: 掩模ROM和可编程ROM两类,

◆ 掩模式只读存储器(ROM)

这类ROM所存的数据,在芯片制造过程中就确定了,使用时只能读出,不能改变。优点是可靠性高,集成度高。缺点是不能改写。这种器件只能专用,用户可向厂家定做。

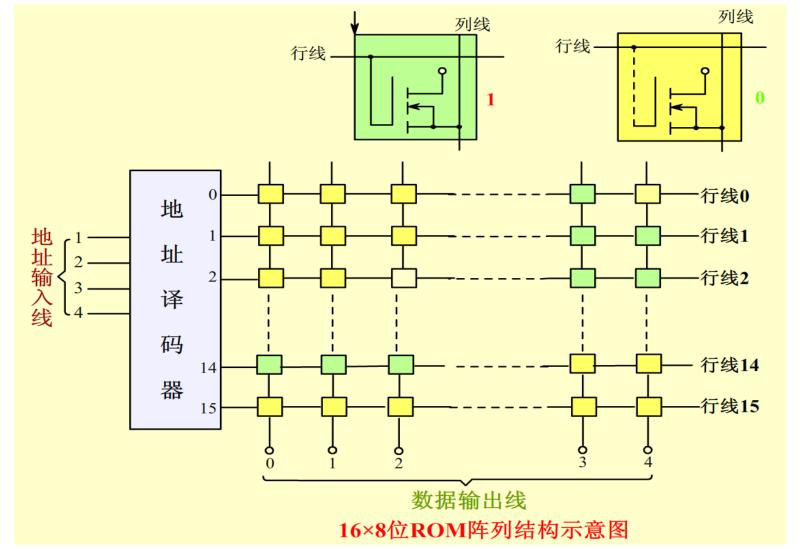
可编程ROM又可以分为两类:

- ◆ 一次编程只读存储器 (PROM) PROM在产品出厂时,所有存储元均置成全0或全 1,用户根据需要可自行将某些存储元改为1或0。
- ◆ 多次改写编程的只读存储器 这类ROM有EPROM, E²PROM。

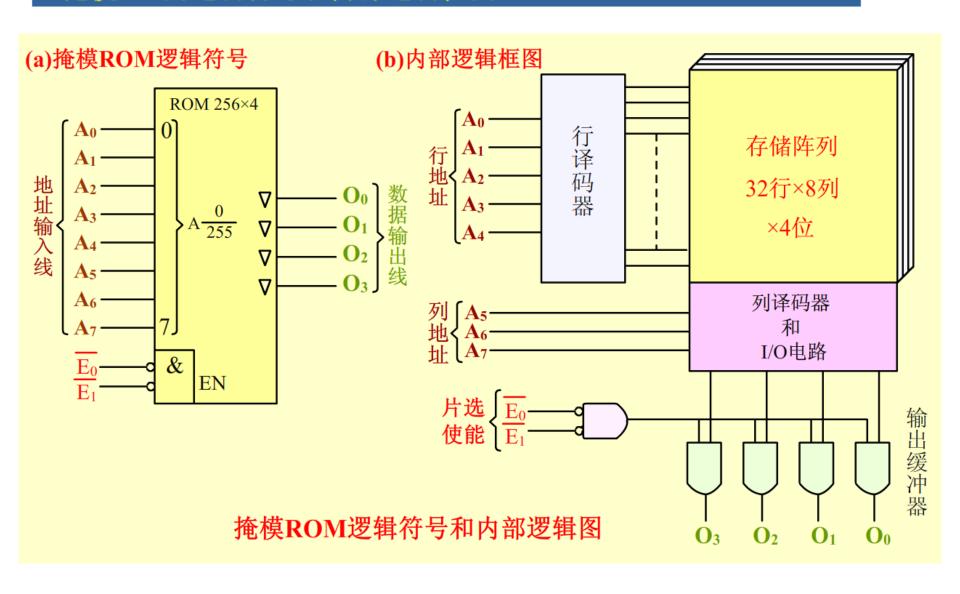
4.3.1 掩模ROM 🔼

1. 掩模ROM的阵列结构和存储元图

大部分ROM芯片利用在行选线和列选线交叉点上的晶体管是导通 或截止来表示存 0 、1。

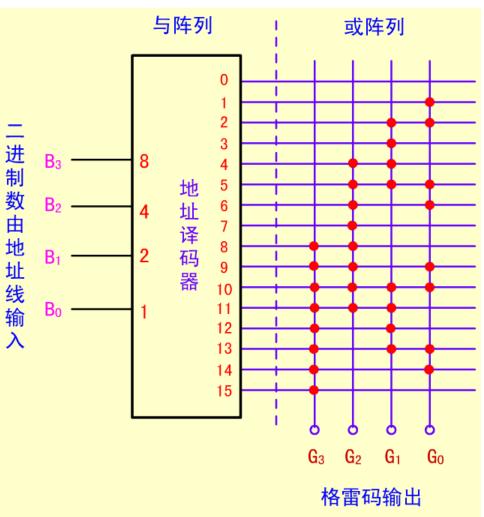


2. 掩模ROM的逻辑符号和内部逻辑框图 🗨



【例1】 用ROM实现 4 位二进制码到格雷码的转换。

二进制码				格雷码				
B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	G ₃	G_2	G_1	G_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	1	
0	0	1	1	0	0	1	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	1	1	1	
0	1	1	0	0	1	0	1	
0	1	1	1	0	1	0	0	
1	0	0	0	1	1	0	0	
1	0	0	1	- 1	1	0	1	
1	0	1	0	1	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	0	1	0	
1	1	0	1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	0	0	1	
1	1	1	1	1	0	0	0	



3. ROM结构的点阵图表示法 🗷

图4.15画出上例中ROM编程的点阵图。

左面部分是地址译码器,译码每个输出对应一个最小项

右面部分是一个或阵列, 交叉点对应真值表项

每列格雷码输出为最小项的或形式:

真值表中对应项为'真'的,交叉点上有黑点,表示ROM存储元编1(对应),反之为0

4.5 存储器容量的扩充*

- 4.5.1 字长位数扩展
- 4.5.2 字存储容量扩展

4.5.1 字长位数扩展 🖪

给定的芯片字长位数较短,不满足设计要求的存储器字长,此时需要用多片给定芯片扩展字长位数。

信号线:

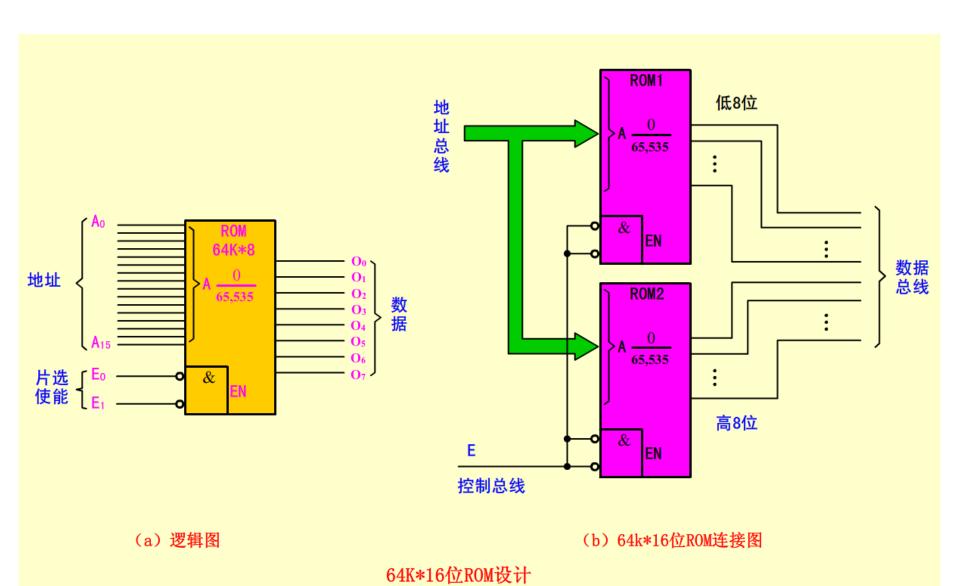
地址线和控制线公用, 而数据线单独分开连接。

所需芯片数:设计要求存储容量除以已知芯片存储容量

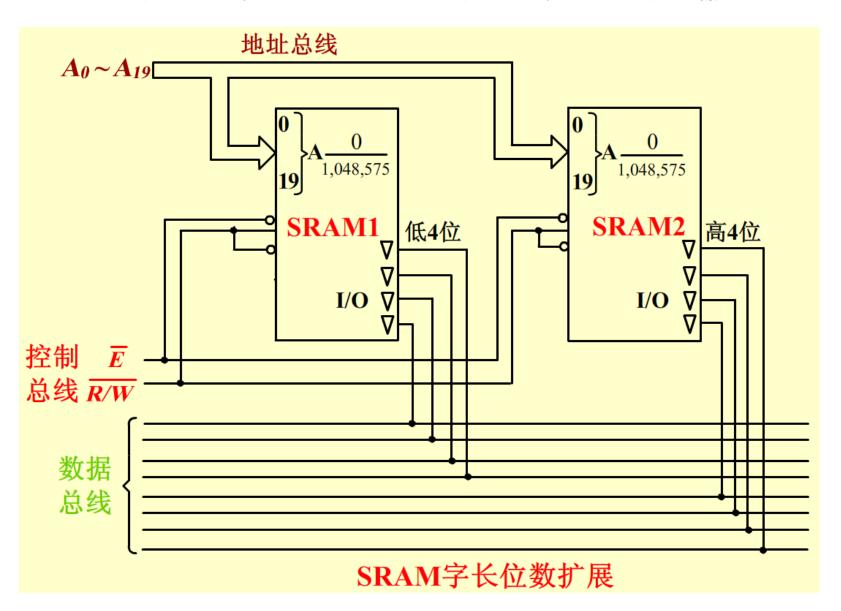
【例2】 利用 6 4 K× 8 位 ROM 芯片,设计一个 6 4 K× 1 6 位的 ROM。

解:

设计的存储器字长为16位,存储容量不变,因此连接图如图4.21 所示。其中两个芯片的地址总线公用,控制总线也公用,而数据 线分成高8位和低8位。



【例3】 利用1M×4位RAM芯片,设计一个1M×8位的SRAM存储器。



4.5.2 字存储容量扩展 🛭

给定的芯片存储容量较小(字数少),不满足设计要求的总存储容量,此时需要用<mark>多片</mark>给定芯片来扩展<mark>字数</mark>。

